PAT-NO:

JP403132691A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03132691 A

TITLE:

MOUNTING STRUCTURE FOR DISPLAY PANEL

PUBN-DATE:

June 6, 1991

INVENTOR-INFORMATION: NAME USAMI, HIROAKI

MAEDA, KAZUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CASIO COMPUT CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01269169

APPL-DATE:

October 18, 1989

INT-CL (IPC): G09F009/00, G09F009/00, H01R009/09

US-CL-CURRENT: 345/30

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate the assembly of a display panel and to select the structure of a holder independently of the structure of a circuit **substrate** by fixing a display panel to the holder by adhesion, connecting one end of a carrier tape to the connection terminals of the display panel and projecting the upper face of the holder around the display panel from the upper face of the display panel.

CONSTITUTION: The display panel 1 is fixed to the holder by adhesion, one end of the carrier tape 3 provided with an IC chip 37 for a driving circuit for driving a display panel 1 is connected to the connection terminals 15, 34 of the panel 1 and the upper face 29 of the holder 2 around the panel 1 is protruded from the upper face of the panel 1. Since only one end of the tape 3 is connected to the connection terminals 15, 34 of the panel 1, the assembling work is facilitated and the panel 1 is fixed to the holder 2 by adhesion, the structure of the holder 2 can be selected independently of the structure of the circuit substrate.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

❸公開 平成3年(1991)6月6日

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-132691

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称 表示パネルの実装構造

②特 頭 平1-269169

20出 頭 平1(1989)10月18日

⑩発 明 者 宇 佐 見 弘 昭 東京都八王子市石川町2951番地の 5 カシオ計算機株式会

社八王子研究所内

四発 明 者 前 田 和 彦 東京都八王子市石川町2951番地ー5 カシオ計算機株式会

补八王子研究所内

の出 願 人 カシオ計算機株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

明 鰡 世

1、発明の名称

表示パネルの実装構造

2、特許請求の範囲

機器ケースに取り付けられるホルダに表示パネルを接着により固定し、この表示パネルを駆動するための駆動回路用ICチップを鍛えたキャリアテープの一端を向記表示パネルの接続端子に接合し、前記表示パネルの周囲における前記ホルダの上面を前記表示パネルの実装構造。

3 、 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、表示パネルを協えた電子機器における表示パネルの実装構造に関する。

【従来の技術】

表示パネルを備えた電子機器では、表示パネルを機器ケースに取り付けると共に、表示パネルを 回路基板と電気的に接続する必要がある。

そこで、従来では、表示パネルと回路基板とを その間にインタコネクタを介在させて重ね合わせ た状態でホルダに保持させ、ホルダを機器ケース にピスによって取り付けている。このとき用いら れるインタコネクタは、導電ゴムと絶縁ゴムとを 交互に配置して角梯状としたゼブラタイプのもの. であり、衷示パネルの接続端子と回路基板の接続 増子との間に介在され、表示パネルと回路基板と を電気的に接続するものである。また、インタコ オクタを介在させて表示パネルと回路基板をホル ダにより機器ケースに組付ける方法には、表示パ ネル、インタコネクタ、回路茲板及びホルダを順 次組付けていく方法と、予めホルダに係合片を設 けておき、麦示パネルと回路基板との間にインタ コネクタを固定した上で、ホルダを機器ケースに 組付ける方法とがある。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、従来のこのような表示パネルの 実装構造では、表示パネルと回路基板との間に角 **地状のインタコネクタを介在させているので、イ** ンタコネクタの分だけ厚くなり、これらの設置ス ペースが大きくなってしまうという問題があっ た。また、各部材を順次機器ケースに組付ける方 法では、インタコネクタを表示パネルの接続端子 と回路基板の接続端子との間に介在させるとき、 インタコネクタを目視することができないので、 組付作業が極めて困难であるという問題があっ た。一方、ホルダの係合片により予め表示パネ ル、インタコネクタ、回路基板を固定しておく方 法では、係合構造のため更に厚くなる上、表示パ ネルと共に回路基板をもホルダに保持させている ので、表示パネルの構造が同一であっても回路基 板の構造が異なると、ホルダの構造も異なり、ひ いてはホルダの微器ケースに対する取付思様が変 ·わり、このためホルダの構造が確定した後でない と機器ケースの設計を行うことができないという

の一幅を表示パネルの接続端子に接合し、更に表示パネルの周囲におけるホルダの上面を表示パネルの上面よりも突出させるようにしたものである。

〔作 用〕

 問題があった。更に、いずれの組付方法でも、要示パネルが機器ケースに密着されると、衝撃等により表示パネルが破損するおそれがあるので、スペーサ等を介在させて表示パネルと機器ケースとの間に空隙を設けており、このため部品点数及び組付工数が増大するという問題があった。

この発明は上述の如き事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、設置スペースを紹小することができ、また容易に組付けることができ、また回路基板の構造に関係なくホルダの構造を選定することができ、更に部品点数及び組付工数を増大することなく耐衝撃性を持たせることにある。

[課題を解決するための手段]

この発明は上記課題を解決するために、機器ケースに取り付けられるホルダに表示パネルを接着により固定し、この表示パネルを駆動するための駆動回路用ICチップを備えたキャリアテーブ

パネルの上面よりも突出しているので、この突出 前が複器ケースに密着されることにより、スペー サ等を用いることなく、表示パネルと機器ケース との間に空隙を設けることができ、したがって部 品点数及び組付工数を増大することなく耐衝撃性 を持たせることができる。

[実施例]

以下、実施例につきこの発明を詳細に説明する。

第1図及び第2図はこの発明の一実施例における表示パネルの実装構造の要部を示したものである。

この表示パネルの実装構造では、液晶表示パネル1、ホルダ2、キャリアテープ3及びフレキシブルコネクタ4がモジュール化された構造となっている。このうち液晶表示パネル1は、2枚のガラス基板11、12の間に液晶13が封止部材14によって封止された状態で収納され、上部ガラス基板11の場部下面に接続端子15が設けら

れた構造となっている。

ホルダ2は、合成樹脂によって形成され、方形 平板状のホルダ本体21の略々中央部上面側に路 役状の液晶表示パネル装着部22が設けられ、こ の液晶表示パネル装着部22に連続してホルダ本 体21の上面の所定の箇所に上部テープ収納部 23が設けられ、ホルダ本体21の4つの関部の 上部にピス挿通孔24を有する取付片25が設け られ、ホルダ本体21の4つの関部の下部に脚部 26が設けられ、ホルダ本体21の下面に下部 テープ収納部27が設けられ、この下部テープ収 納部27の所定の箇所にICチップ収納部28が 設けられた構造となっている。このうち液晶表示 パネル装着部22の探さは液晶表示パネル1の厚 さよりも若干深くなっている。このため、液晶表 示パネル装置部22の周囲におけるホルダ木体 21の上面(取付片25の上面も含む)29は、 液晶表示パネル装着部22に装着される液晶表示 パネル1の上面よりも若干上方に突出するように なっている。

よって結合されている。

フレキシブルコネクタ4は、樹脂フィルムから なるペースフィルム51の上面に金属箔からなる リードパターンが形成され、かつ一部を除いて絶 **設層52が形成されていることにより、キャリア** テープ3の接続端子36と対応する箇所に接続端 子53が設けられ、また一幅部に接続帽子54が 設けられ、更にベースフィルム51の所定の箇所 にカバーフィルム55が連設された構造となって いる。このうち按統燊子54は機器ケースに収納 された制御回路部に接続されるものである。ま た、接続端子53には半田メッキ(図示せず)が 施されている。但し、キャリアテープ3の接続端 子36に半田メッキが施されている場合には、接 統備子53には金メッキを施す。これら接続端子 5 3 及び 5 4 の部分は絶縁 間 5 2 で 取われること なく、外部に露出している。

, 次に、以上のような部品をモジュール化する場合について説明する。

この場合には、まず、キャリアテープ3の平板

キャリアテーブ3は、樹脂フィルムからなる
テーブ本体31を備えている。テーブ本体31の
下面には金属箔からなるリードパターンが形成成成
れ、これにより、テーブ本体31の中央部には形成により、テーブな体31の中央部に対している。はなり、またテーブな体31の一端部のにはなられた関ロ35には接続端子34が設けられている。このうちが出ている。この上側に配置されたコード33には、関ロ32の上側に配置されたコード33には、関ロ32の上側に配置されたコード33には、関ロ32の上側に配置されたコード33には、関ロ32の上側に配置されたコード33には、関ロ32の上側に配置されたコード33には、関ロ32の上側に配置されたコード33には、関ロ32の上側に配置されたコールを表している。この接合部分は樹脂からなる

なお、テープ本体31は、組付ける前は平板状であるが、後で説明する組付け時には所定の2箇所で簡単に折り曲げられるようになっている。 このため、テープ本体31の所定の2箇所には直線状の閉口41、42(第1図参照)が端から端まで全域にわたって形成され、この閉口41、42の分では楊渡されたリード43、44のみに

状のテープ本体31の一幅部の接続端子34を液晶表示パネル1の接続端子15に異方性接着フィルム61を介して接合する。異方性接着フィルム61は、接着剤中に導電性粒子をほぼ均一に混入してなるものであり、加圧加熱されると、テープ本体31の接続端子34を液晶表示パネル1の接続場子15に電気的に接続した状態で接着することになる。この異方性接着フィルム61を用いずに、半田等によって接合するようにしてもよい。

次に、キャリアテープ3の平板状のテープ本体31の下面にフレキシブルコネクタ4のベースフィルム51の上面を重ね合わせ、テープ本体31の接続端子36とベースフィルム51の接続端子53に施された半田メッキを介して接合する。これにより、液晶表示パネル1、キャリアテープ3及びフレキシブルコネクタ4とを接合した後に、液晶表示パネルシブルコネクタ4とを接合した後に、液晶表示パネル1とキャリアテープ3とを接合するようにし

てもよい.

次に、ギャリアテープ3のテープ本体31の接 統編子34の部分をホルダ2の上部テープ収納部 23に収納しながら、液晶表示パネル1の下部ガ ラス基板12の下面をホルダ2の内面、すなわち 液晶表示パネル接着部22の底面部に両面接着 テープ62を介して接着する。次に、キャリア テープ3のテープ本体31をホルダ2の所定の側 面に沿わせながら、テープ本体31の2つの関ロ 41、42の部分におけるリード43、44をホ ルダ2の所定の俳面の上端緑と下端緑とで折り曲 げる。次に、ホルダ2の下面側に位置するテープ 本体31をホルダ2の下部テープ収納部27に収 納しながら、ICチップ37をホルダ2のIC チップ収納部28に両面接着テープ63で接着し て収納し、またフレキシブルコネクタ4のペース フィルム51の上面の所定の箇所をホルダ2のホ ルダ本体21の下面に両面接着テープ64を介し て接着し、更にペースフィルム51に対して予め 折曲されたカバーフィルム55をホルダ2の所定

れることになる。そして、回路基板(図示せず) 目体の接続端子あるいは回路基板とは別体の回路 基板用接続端子に、フレキンブルコネクタ4の接 税端子54を半田付けするか差し込むと、液晶要 ポパネル1がキャリアテープ3及びフレキンブル コネクタ4を介して回路基板と電気的に接続され ることになる。

なお、上記実施例において、キャリアテープ 3 のテープ本体 3 1 にフレキシブルコネクタ 4 の接続端子 5 4 の役目を持たせる構造とすれば、フレキシブルコネクタ 4 が不要となり、設置スペースのより一畳の縮小を図ることができる。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明によれば、従来の角格状のインタコネクタと比較して続いキャリアテープを介して表示パネルと回路基板とを電気的に接続することになるので、これらの設置スペースを縮小することができ、またキャリアテープの一端を表示パネルの接続端子に接合するだけ

の保面に沿わされたテープ本体31に関面接着 テープ65を介して接着する。なお、テープを介して接着する。なお、テープを介して下部テープを介して下部テープで収録を介して下部テープで収録を介しているように投着されたホルリのとながある。この場合、ホルリもで変革ない。とがなります。とがなります。というにはないないない。他である。というにはないないないないないないないないないないないないできる。

かくして、液晶表示パネル1、ホルダ2、キャリアテープ3及びフレキシブルコネクタ4がモジュール化されるが、このモジュール化されたものを機器ケース(図示せず)に組込む場合には、ホルダ2の取付片25の上面を含む上面29を機器ケースに密着させた状態で、ホルダ2のビス挿通れ24に挿通されたビス(図示せず)を機器ケースに設けられたビス孔にねじ込むと、このモジュール化されたものが機器ケースに取り付けら

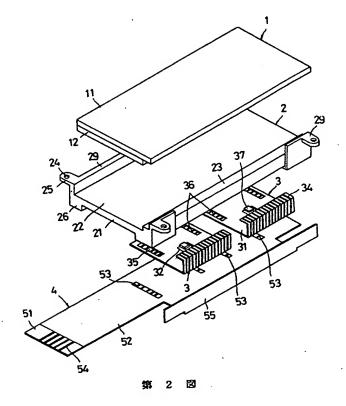
でよく、組付作業が容易となり、また表示パネル は接着によりホルダに固定されるので、回路基板 の構造に関係なくホルダの構造を選定することが でき、したがって回路基板の構造が異なっても表 示パネルの構造が同一である限り、ホルダの構造 を変更する必要がなく、ひいてはホルダの機器 ケースに対する取付店様も変更する必要がなく、 このため機器ケースのデザインの変更等を行うと き、その設計時期に制約を受けることがなく、ま た表示パネルを駆動するための駆動回路用IC チップを備えたキャリアテープを直接表示パネル に接合しているので、全体がモジュール化し、各 種機器ケースに対する汎用性を持たせることがで き、更に表示パネルの周囲におけるホルダの上面 が表示パネルの上面よりも突出しているので、こ の突出面が機器ケースに密着されることにより、 スペーサ等を用いることなく、表示パネルと機器 ケースとの間に空隙を設けることができ、した がって部品点数及び組付工数を増大することなく 耐衝症性を持たせることができる。

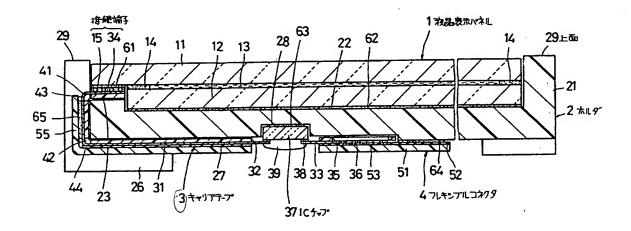
4、図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例における表示パネルの実装構造の要部を示す断面図、第2図はこの表示パネルの実装構造の分解斜視図である。

1 …… 液晶表示パネル、2 …… ホルダ、3 …… キャリアテープ、4 …… フレキシブルコネクタ、 1 5、3 4 …… 接続婦子、2 9 …… ホルダの上 面、3 7 …… I C チップ。

特 許 出 願 人 カシオ計算機株式会社





第 1 図